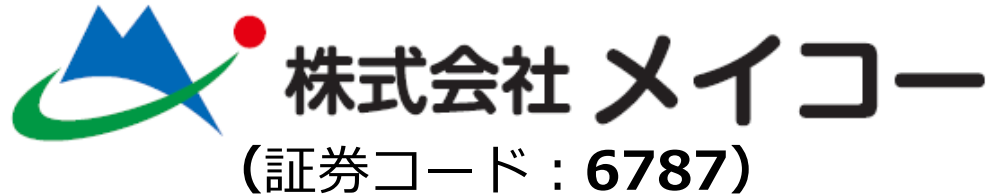


2024年3月期第2四半期

決算補足資料

2023年11月6日



注意事項

本資料には過去の事実以外に今後の業績予想等・戦略が含まれますが、本資料は金融商品取引法の開示情報ではありません。

これらの予想は過去の事実ではなく、現時点で当社が把握できる情報で判断した想定及び所見で作成したものです。

特に電子回路基板業界では原材料価格の変化、多様な顧客市場動向、技術動向の変化、為替変化、税制・諸制度の変更、自然災害、国際紛争、その他、新型コロナウイルス等の感染症を含め、様々なリスク・不確実性があり、実際の実績は予想と異なることがあります。

2024年3月期第2四半期 連結実績

(単位：億円)

	2023年3月期	2024年3月期			
	上期実績	上期実績	下期予想	通期予想	期初予想
売上高	817	862	868	1,730	1,650
営業利益	46 5.7%	42 4.9%	58 6.7%	100 5.8%	90 5.5%
経常利益	87 10.7%	68 7.9%	48 5.5%	116 6.7%	80 4.8%
当期純利益	64 7.9%	52 6.0%	41 4.7%	93 5.4%	62 3.8%
期中平均為替レート (JPY/USD)	135.31	142.61	135	138.80	130

2024年3月期第2四半期 商品別実績

(単位：億円)

	2023年3月期上期実績						2024年3月期上期実績					
	基板事業		EMS事業		合計		基板事業		EMS事業		合計	
	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率
車載	417	28 6.7%	13	0 0.0%	430	28 6.5%	452	28 6.2%	20	1 5.0%	472	29 6.1%
スマートフォン タブレット	142	7 4.9%			142	7 4.9%	115	4 3.5%			115	4 3.5%
半導体パッケージ	2	0 0.0%			2	0 0.0%	2	-4 -200.0%			2	-4 -200.0%
SSD IoTモジュール	48	7 14.6%			48	7 14.6%	36	4 11.1%			36	4 11.1%
AI家電 アミューズメント 産機他商品	136	3 2.2%	59	1 1.7%	195	4 2.1%	109	6 5.5%	128	3 2.3%	237	9 3.8%
合計	745	45 6.0%	72	1 1.4%	817	46 5.7%	714	38 5.3%	148	4 2.7%	862	42 4.9%

2024年3月期第2四半期 商品別予想

(単位：億円)

	2024年3月期下期予想						2024年3月期通期予想					
	基板事業		EMS事業		合計		基板事業		EMS事業		合計	
	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率	売上高	営業利益 営業利益率
車載	455	35 7.7%	33	1 3.0%	488	36 7.4%	907	63 6.9%	53	2 3.8%	960	65 6.8%
スマートフォン タブレット	130	14 10.8%			130	14 10.8%	245	18 7.3%			245	18 7.3%
半導体パッケージ	2	-6 -300.0%			2	-6 -300.0%	4	-10 -250.0%			4	-10 -250.0%
SSD IoTモジュール	51	4 7.8%			51	4 7.8%	87	8 9.2%			87	8 9.2%
AI家電 アミューズメント 産機他商品	86	6 7.0%	111	4 3.6%	197	10 5.1%	195	12 6.2%	239	7 2.9%	434	19 4.4%
合計	724	53 7.3%	144	5 3.5%	868	58 6.7%	1,438	91 6.3%	292	9 3.1%	1,730	100 5.8%

仕様別売上高シェア

(単位：億円)

